(11) Publication number:

60026943

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 58134467

(51) Intl. Cl.: G03C 1/71 G03F 7/08

(22) Application date: 25.07.83

(30) Priority:

(43) Date of application

publication:

09.02.85

(84) Designated contracting

states:

(71) Applicant: HITACHI CHEM CO LTD

(72) Inventor: UENO TAKUMI

SHIRAISHI HIROSHI OKAZAKI SHINJI SUGA OSAMU

(74) Representative:

(54) RADIATION-SENSITIVE COMPOSITION AND PATTERNING METHOD USING SAID COMPOSITION

(57) Abstract:

PURPOSE: To decrease a vacuum curing effect by incroporating an alkali-soluble high polymer compd., compd., contg. an epoxy group and azide compd. into a titled compsn.

CONSTITUTION: The mixing ratio of an alkalisoluble high polymer compd., compd. contg. an epoxy resin and axide compd. is preferably 100:5W250:2W100 by weight. For example, polyvinyl phenol, halide of polyvinyl phenol, novolak resin, etc. are used as the alkali-soluble high polymer compd. A compd. contg. a benzene ring is preferably selected as the compd. contg. an epoxy group. The coated film of such compsn. is formed and a radiation and/or light having a desired pattern is irradiated thereto. The coated film in the unradiated part is removed by development, by which the pattern is formed.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio

(19) 日本国特許庁 (JP)

00特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭60-26943

⑤ Int. Cl. 4G 03 C 1/71G 03 F 7/08

識別記号

104

庁内整理番号 7267-2H 7124-2H ③公開 昭和60年(1985)2月9日発明の数 2

審査請求 未請求

(全 7 頁)

②特

顧 昭58-134467

@出

i 昭58(1983)7月25日

⑩発 明 者 上野巧

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内

//11/3

⑩発 明 者 白石洋

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内 仰発 明 者 岡崎信次

国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内

仰発 明 者 須賀治

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内

⑪出 願 人 日立化成工業株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目1番

1号

個代 理 人 弁理士 髙橋明夫 外1名

明細音

発明の名称 放射線感応性組成物及びそれを用 いたパターン形成法

特許請求の範囲

- 1. アルカリ可格性高分子化合物、エポキン菌を 含む化合物及びアジド化合物を含有することを 軽数とする放射線感応性組成物。
- 2. 上記アルカリ可溶性高分子化合物、エポキシ 基を含む化合物及びアジド化合物の比率が、重 量比で100:5~250:2~100の範囲 である特許請求の範囲第1項記載の放射線感応 性組成物。
- 3.上記アルカリ可溶性高分子化合物が、ポリビニルフェノール、ポリビニルフェノールのハロゲン化合物、ノボラツク樹脂、ノボラツク樹脂のハロゲン化物、スチレンー無水マレイン酸共重合体、酢酸セルロースハイドロジェンフタレート、ポリビニルヒドロキシベンザールからなる辞から過ばれた少なくとも一種の高分子化合物であ

る特許請求の範囲第1項又は第2項記載の放射 級感応性組成物。

- 4. 上記エポキシ基を含む化合物がペンゼン環を 含む化合物である特許請求の範囲第1項から第 3項までのいずれかに記載の放射線感応性組成
- 5. アルカリ可溶性高分子化合物、エボキン基を 含む化合物及びアンド化合物を含有する放射線 感応性組成物の強膜を形成する第1工程、上配 強膜に所望のパターンを有する光又は光以外の 放射線のいずれか一方の放射線を照射する第2 工程、上配強膜に光又は光以外の放射線のうち 上配第2工程で照射した放射線と異なる放射線 を所望のパターンに照射する第3工程及び上配 第2,第3工程で照射した以外の部分の強膜を 現像によつて除去する第4工程よりなることを 特徴とするパターン形成法。
- 6.上記アルカリ可容性高分子化合物、エポキシ 基を含む化合物及びアジド化合物の比率が、重 量比で100:5~250:2~100の範囲

である特許請求の範囲第.5 項記載のバターン形成法。

7. 上記光以外の放射線が電子線である特許請求 の範囲第5項又は第6項記載のパターン形成法。発明の詳細な説明

[発明の利用分野]

本発明は、架外光、電子線、イオンピーム、X 線等の照射によりパターン形成可能な放射線感応 性組成物及びそれを用いたパターン形成方法に関 する。

〔発明の背景〕

フェノール樹脂とエポキン基を含む化合物より なるネガ型電子線レジストについては特開昭57 -136644号などに開示されている。しかしこの レジストは第1図に示すように、電子線照射後真 空中に放置する時間が長くなると幾膜率が変化し、 見かけ上感度が向上するようになり、いわゆる真 空キュアリング効果が大きいという問題がある。 第1図において、1はキュアリング時間2分、2 は同17分、3は同32分、4は同68分の場合

ことによりバターンを形成するので、この方法も ブロセス条件を決定する 9 えで間題があつた。 【 発明の目的 】

(3)

本発明の目的は、真空キュアリング効果の小さい放射線感応性組成物及びそれを用いたパターン 形成方法を提供することにある。

〔発明の概要〕

本発明の放射線感応性組成物は、アルカリ可容 性高分子化合物、エポキシ基を含む化合物及びア ジド化合物を含むことを特徴とする。

本発明のパターン形成方法は、上記組成物の途 膜を形成し、との盗膜に所望のパターンを有する 放射線及び/又は光を照射し、現像によつて未照 射部の盗膜を除去することを特徴とする。

本発明の組成物は、前述の如く真空キュアリング効果が小さいので、放射線、例えば電子線の照射のみによつてパターンを形成することもできるし、また光照射のみによつてパターンを形成することもできる。しかし、微細なパターンは、放射線によつて形成し、放射線照射では長時間かかる

の電子線照射量と残膜率との関係を示す。 とのような真空キュアリング効果は、プロセスの安定上問題がある。

一方、真空キュアリング効果の小さい放射線感 応性材料も知られてはいるが、現像液によつて膨 潤して微細なパターンを形成することが困難であ つたり、感度が低いなどの問題があつた。

また、電子線直接描画法によるパターン形成法は、大面積の照射に時間を要し、処理能力に問題があつた。その解決法として電子線照射と光照射を組み合わせたSame-Level Mixed

Lithograply (SLML)が提案されている
(T. D. Berker, J. Electrochem, Soc., 130, 474 (1983))。しかしこの方法で用いられるレジストはキノンジアジド化合物とノボラック樹脂の混合系であり、 催子線に対する感度がボジ型として利用するとき 50 μ ダ / cm²、 ネガ型として利用するとき 60 μ ダ / cm² と低い。また電子線照射量と光照射量を変えて、電子線照射領域を残したり(オガ型)、溶解させたり(ボジ型)する

微細でないパターンは、光によつて形成することが、全体の照射時間を短縮できるので好ましい。 放射線照射と光照射とは、どちらを先に行なつて もさしつかえない。上記方法によつて、両方の照 射に対してネガ型のパターンを短時間で形成する ことができる。

(4)

くなる。

一方、エボキシ基を含む化合物の量は、上配重量比で5以上で放射線に対する感度が高くなり、10以上で十分高くなる。また、この量が100を越えると現像性が悪くなり、奥用上やや不便であり、250を越えるとアルカリ可溶性高分子化合物との相容性が悪くなる。それ故、上記の範囲が好ましい。

アルカリ可溶性属分子化合物としては、ポリビニルフェノール、ポリビニルフェノールのハロゲン化物、ノボラック倒脂、ノボラック倒脂のハロゲン化物、スチレンー無水マレイン酸共産合体、酢酸セルロースハイドロジエンフタレート、ポリビニルヒドロキンベングアート、ポリビニルヒドロキンベングアート、ポリビニルヒドロキンベングアート、ポリビニルヒドロキンベングアート、ポリビニルヒドロキンベングアート、ポリビニルヒドロキンベングアート、ポリビニルヒドロキンベングアート、ポリビニルとドロキンベンザール、その他のカルボキンル基をもつポリマーなどを用いることができる。これらの高分子化合物は、二種以上同時に用いることができる。

エポキシ盛を含む化台物としては、 ビスフェノールA型エポキシ樹脂;

(7)

$$\begin{array}{c|c}
O - CH_2 - CH - CH_2 & O - CH_2 - CH - CH_2 \\
\hline
O - CH_2 - CH - CH_2 & O - CH_2 - CH - CH_2 \\
\hline
O - CH_2 - CH - CH - CH
\end{array}$$

エポキシ・クレゾールノポラツク樹脂;

エポキシ・ノポラツク樹脂の臭素化物;

ビスフェノールA型エポキシ樹脂の臭素化物;

エポキシ・ノポランク樹脂;

(8)

ポリグリコール型エポキシ樹脂;

·(ただし、凡はアルキル茜を表わす)、

N. N-ジグリンジル-0-トルイジン、

N, Nージグリシジルアニリン、

ヘキサジオールジグリンジルエーテル、

ρ-880-プチルフエニルグリンジルエーテル、

フエニルグリシジルエーテル、

プチルグリシジルエーテル、

ジプロモーメチルフエニルグリシジルエーテル、

ジプロモフエニルグリシジルエーテル、

2-(2,3-エボキシブロビル)フエニルグリ シジルエーテル、

ビニルシクロヘキセンー3 -ジエボキサイド、 2,6-(2,3-エボキシブロビル)フェニル グリシジルエーテル、

3 , 4 ーエポキシー 6 ーメチルーシクロヘキサンカルボン酸ー3′, 4′ーエポキシー 6′ーメチルーシクロヘキシルメチル、

3,4ーエポキシンクロヘキサンカルボン酸ー
3',4'ーエポキシンクロヘキシルメチル、
ポリエチレングリコールジグリンジルエーテル、
ポリブロビレングリコールジグリンジルエーテル、
オオペンチルグリコールジグリンジルエーテル、
グリセロールシグリンジルエーテル、
トリメチルブロバノールトリグリンジルエーテル、
シグリセロールポリグリンジルエーテル、

(11)

3 , 3 ' ージクロロー4 , 4 ' ージアジドジフェニルメタン、

4 、 4 1 ージアジドジフエニルエーテル、

4 , 4 1-ジアジドジフエニルジスルフイド、

4 , 4 ! ージアジドジフエニルスルフイド、

4 . 4 1 ージアジドジフエニルスルホン、

4 - アジドカルコン、

4 - アジドー4 ′ ーヒドロキシカルコン、

4ーアジドー4′ーメトキシカルコン、

4ーアジドー41 ーモルホリノカルコン、

4 ージメチルアミノー4 ′ ーアジドカルコン、

2,6-ヒス(4'-アジドベンザル)-4-メ チルシクロヘキサノン、

2 , 6- ヒ x (4'- T ジドベンザル) - シクロ ヘキサノン 、

シンナミリデンー4-Tジドアセトフェノン、 4-Tジドシンナミリデンアセトフェノン、 4-Tジドー4'-ジメチルブミノジンナミリデ ンアセトフェノン、

シンナミリデンー4ーアジドシンナミリデンアセ

ソルビトールポリグリシジルエーテル、 Tリルグリシジルエーテル、

3 ーエチルヘキシルグリシジルエーテル、 ジグリンジルエーテル、

などであり、2 値以上間時に用いてもさしつかえない。上記した化合物は一例として上げたもので、 これ以外の化合物も、もちろん使用することがで きる。

これらのエポキシ基を含む化合物のうち、エポキシ樹脂系のものが感度が高いので好ましい。一般に樹脂系のものはあまり高分子となるとアルカリ可俗性高分子化合物との相俗性が悪くなるので好ましくない。前配の式のnの紋が1~3の範囲のものが好ましい。nが0のものも使用でき、例えばnの数が0.2の化合物、すなわちnが0,1,2をどの混合物で平均値が0.2のものも用いられ

アジド化合物としては、

3,31ージアジドジフエニルスルホン、

4,41-ジアジドジフエニルメタン、

(12)

トン、

2. $6 - \mathbb{E} \times (4^{f} - \mathbb{T} \cdot \mathbb{F} \times \mathbb{F}$

2, 6-ビス(4'-アジドシンナミリデン)-シクロヘキサノン、

1,41ーアジドペンジリデンインデン、

1,41-アジドシンナミリデンインデン、

1 , 4' - T \mathcal{S} F \mathcal{S} \mathcal{S}

9,41ーアジドペンジリデンフルオレン、

9 , 4 ^ ーアジドシンナミリデンフルオレン、

4.4'-9T9FXFN~2-2.2'-9X $n\pi=n-N-(p-x++9)T=n)T > F,$ 4.4'-9T9FXFN~2-2.2'-9X $n\pi=n-N-(p-tFp+9xFN)T=n)$

4 , $4-\Im T \Im F X F N ペ Y - 2$, $2'-\Im X N$ ホニル $-N-(p-EF D キ \Im T Z Z Z N)$ $T \in F$, $4'-\Im T \Im F X F N ペ Y - 2$, $2'-\Im X$ $N \pi = N T \in F$,

(14)

- 4,41 ージアジドペンソフェノン、
- 4,4'ージアジドスチルペン、
- 4,41ージアジドカルコン、
- 4,41-ジアジドペンザルアセトン、

6-アジドー2-(4'-アジドスチリル)ベン ソイミダゾール、

3-アジドベンジリデンアニリン-N-オキシド、
 p-(4-アジドベンジリデンアミノ)安息香酸、
 1.4-ピス(3'-アジドスチリル)ベンゼン、
 1-アジトピレン、

2 - (N-4¹ ークロロフエニルアミノ) - 5 -アジド安息皆酸、

2-(N-フエニルアミノ)-5-アジド安息香 破、

2- (N-4¹-メチルフエニルTミノ)-5-アジド安息皆酸、

2 - (N-4'-メトキシフエニルアミノ) - 5 - アジド安息香酸、

2~(1′ーナフチルアミノ)-5-アジド安息 香酸、

(15)

などの化合物が用いられる。上記以外の化合物も 用いられるが芳香族アジド化合物を用いることが 好ましい。この場合も2種以上の化合物を同時に 用いることができる。

本発明の組成物を塗饃としたときに耐ドライエ ッチング性を必要とするときは、エポキシ基を含む化合物としてペンゼン環を含む化合物を選ぶこ とが好ましい。

〔発明の実施例〕

以下、本発明を実施例を用いてより詳しく説明する。

奥施例1

マルゼン樹脂(ポリビニルフエノール、丸勢石油社商品名、重量平均分子量3000)を酢酸メチルセロソルブに溶解し20重量パーセントの溶液とする。DEN-431(ダウケミカル社製商品名、エポキシノボラツク樹脂)を酢酸メチルセロソルブに溶解し20重量パーセント溶液とする。マルゼン樹脂溶液とDEN-431の溶液を混合し、この溶液に3,31-ジアジドジフエニルス

9~アジドアクリジン、

2ートリプロモメチルー5ープロモー6ーアジド キノリン、

2-Tジドー6-(2'-ヒドロキシナフチル)-1,3,5-トリアジン、

1 - (P - N, N - ジメチルアミノフェニルアゾ)- 7 - Tジド- 2 - ナフトール、

1,8-ジアジドナフタレン、

2 - (2' - y + w - 4' - T + y + 7 + 7 + w + T + Y)

4 - アジドベンジリテンフエニルヒドラジン、
2 - (p - アジドシンナモイルオキシ) - 2 (4 ' - p - アジドシンナモイルオキシフエニル)
ブロバン

3 ~ (4 ' ~ (p ~ アジドフエニル) ~ ビニレン] - 5 , 5 ~ ジメチル~ 2 ~ シクロヘキセン~ 1 ~ オン、

(16)

ルホンを溶解してレジスト溶液とした。マルゼン 樹脂、DEN-431、3,31-ジアジドジフ エニルスルホンの混合比は重量比で100:100 :5 である。このレジストをシリコンウエハ上に スピナを用いて塗布し、厚さ 0.59μ mの膜を形 成した。80℃、10分間ペークした後、電子線 (加速電圧30KV)を照射した。さらに80C, 10分間ペークした後、0.95%の水酸化テトラ メチルアンモニウム水溶液中に25秒間浸渍し、 第2図に示すような電子線感度特性曲線を得た。 図において、5はキュアリング時間8分、6は同 37分、7は同68分である。第1図と比較して アジド添加により真空キュアリング効果を考しく 低成するととができた。しかも低子線感度も上昇 させることができた。なお、この場合、4μ4/ cm² の照射量で 0.3 μmの解像度のパターンを得 るととができた。

との組成のレジスト溶液をシリコンウェハ上に C 盗布しペークした後、10με/cm²の照射量で 電子線による微細パターン(2μm以下)照射を 行い、次いで500W超高圧H g ランブからの光を用いてテストパターンマスクを介して5秒間照射した。80℃,10分間ペークした後、上述の現像液で現像したところ、両方の照射部に良好なオガ型パタンが供られた。

実施例2

実施例1と同様に、マルゼン樹脂、DEN-431、3,31ージアジドジフエニルスルホンの混合比を重量比で100:33:20混合し、レジスト溶液とした。実施例1と同様に塗布、ベーク後電子線を照射し、80℃,10分間ベーク後現像した。第3図に示すような電子線感医特性曲線を得た。図において、8はキュエリング時間5分,39分,67分の場合で全く同じ曲級で等5分,39分,67分の場合で全く同じ曲級でキュアリング効果を著してアジド添加により真空キュアリング効果を著してがあることができた。ないの場合3μκのパターンが得られた。

実施例1と同様に近子線と光の2種類の照射を行い、80℃,10分間ペーク後現像したところ、

(19)

アジド化台物添加により、真空キュアリング効果 を著しく低減することができた。

実施例1と同様に電子根と光の2種類の照射を行い、80℃、10分間ペーク後現像したところ、 良好なオガ型パターンが得られた。

奥施例5

実施例3のマルゼン樹脂に代えてノボラック樹脂(ヘキストジャパン社製、アルノボールPN431)を用いて同様の実験を行なつたところ、 実施例3とほぼ同様の結果が得られた。

夷施例 6

実施例3のDEN-431に代えてジプロモメ チルフエニルグリンジルエーテルを用いて実施例 3と同様の実験を行なつたところ、実施例3とほ ぼ同様な結果が得られた。

なお、上記実施例に記載したもののほか、前配 した種々のアルカリ可溶性局分子化合物、エポキ シ基を含む化合物及びアジド化合物を用いて実験 したところ、感度に多少差があるが、いずれも電 子服と光の2種類の服別により良好なネガ型のパ 良好なオガ型パターンが得られた。

奥施例3

マルセン倒脂、DEN-431、4-アジドー41-メトキシカルコンの混合比が重量比で100:33:20の酢酸メチルセロソルブ裕蔽をレジスト溶液とした。 笶陥例1と同様に塗布、ベーク 後、電子級を照射し、アルカリ水溶液で現像した。その結果、アジド化合物磁加により真空キュアリング効果を著しく低波することができた。

実施例1と回談に電子線と光の2種類の照射を行い、80℃,10分間ペーク後、規像したところ、良好なオガ型パターンが得られた。

実施例4

マルゼン樹脂、DEN-431、3-(4'-(p-アジドフエニル)-1',3'-ブタジエニル]-5,5-ジメチル-2-シクロヘキセン-1-オンの混合比が重量比で100:100:2の酢酸メチルセロソルブ溶液をレジスト溶液とした。実施例1と同様に強布、ベーク後、電子線を照射し、アルカリ水溶液で現像した。その結果、

(20)

ターンが得られた。

〔発明の効果〕

本発明によれば、真空キュアリング効果を減少させた高解像度ネガ型放射線感応性レジストを得ることができた。また耐ドライエッチング性に優れた金額を得ることができた。また本発明のバターン形成法によれば、バターン形成時間が短縮できる。

図面の簡単な説明

第1図,第2図,第3図は本発明の効果を説明 するための図である。

1 …キュアリング時間 2 分、 2 …同 1 7 分、 3 … 同 3 2 分、 4 …同 6 8 分、 5 …同 8 分、 6 …同 3 7 分、 7 …同 6 8 分、 8 …同 5 分, 3 9 分, 6 7 分。

代理人 弁理士 高僑明表





